



Emblèmes brodés **LowProfile** ^{®/MD} Embroidered Emblems

Emblems with hi-melt heat-seal backing.
Emblèmes avec enduit thermocollant à haute fusion.



Emblems with low-melt heat-seal backing.
Emblèmes avec enduit thermocollant à basse fusion.



Emblems with pressure sensitive backing.
Emblèmes avec envers autocollant.



Application guidelines: heat seal, sew-on or stick-on.
Directives d'application: à thermocoller, à coudre ou à peler et coller.

	temperature <i>température</i>	pressure <i>pression</i>	cycle time <i>durée du cycle</i>
Hi-melt glue <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.
Low-melt glue <i>Thermocollant à basse fusion</i>	365°F - 385°F (185°C - 196°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.
Pressure-sensitive <i>Envers autocollant peler et coller</i>	NO heat-seal application. <i>Ne peut PAS être thermocollé.</i>		

For complete product details, please visit
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtex.com/tekspec

Be identified. Be recognized!

Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtex is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.
 Emblemtex[®], TekSpec[®] and LowProfile[®] are registered trademarks of Emblemtex Solutions Group Inc.
 Copyright © 2022 Emblemtex Solutions Group Inc.

*Emblemtex est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.
 Emblemtex^{MD}, TekSpec^{MD} et LowProfile^{MD} sont des marques déposées d'Emblemtex Solutions Group Inc.
 Tous droits réservés 2022 Emblemtex Solutions Group Inc.*

rev. 2022-05

T 800 267 9385
 F 888 267 7785
 info@emblemtex.com

